

2026年度 大阪公立大学 半導体デバイスプロセス技術基礎講座

於:大阪公立大学 i-siteなんば および オンライン



主催 大阪公立大学 協創研究センター
半導体超加工・集積化技術研究所

第1回	4月6日	AI社会と経済構造変革時代の半導体市場	岸本 隆正 氏	(株)野村総合研究所【講師変更】
第2回	5月12日	めっき技術の基礎と応用	藤原 裕 氏	元(地独)大阪産業技術研究所
第3回	6月9日	異種相界面と接着現象	田中 敬二 教授	九州大学 工学研究院
第4回	6月23日	スパッタリング成膜の基礎および最近の応用	恒川 孝二 氏	キヤノンアネルバ(株)
第5回	7月14日	ガラスサブストレート、パネルレベルパッケージの基礎と 応用展開	八甫谷 明彦 教授	東北大学【内容・講師変更】
第6回	8月4日	最先端半導体デバイスBig3の前工程プロセス・デバイス技術 とその展望 (仮)	廣田 良浩 氏	ワイドヴィル
第7回	9月1日	半導体の信頼性各論 (仮)	菊田 邦子 氏	グローバル・テック・プラン(株)
第8回	9月29日	半導体支持基板の基礎と最新状況 (仮)	西山 聖 氏	新光電気工業(株)【講師変更】
第9回	10月15日	電子デバイス・機器のサーマルマネジメント技術動向 (仮)	西 剛伺 教授	足利大学
第10回	11月4日	半導体産業の動向分析とデジタル列島進化論 (仮)	若林 秀樹 卓越教授	熊本大学
第11回	11月19日	超クリーン化・歩留向上技術 (仮)	服部 毅氏	Hattori Consulting International
第12回	11月26日	光電融合とポリマー光導波路の基礎と今後の技術動向 (仮)	石樽 崇明 教授	慶應義塾大学
第13回	1月7日	CMOSの基礎及び最先端技術動向 (仮)	平本 俊郎 教授	東京大学大学院
第14回	1月27日	フォトリソ技術の基礎と最新技術動向 (仮)	永原 誠司 氏	ASMLジャパン(株)
第15回	2月26日	プラズマの基礎と最先端エッチングプロセスの動向 (仮)	堀 勝 名誉教授	名古屋大学
第16回	3月4日	CMP技術の基礎と広がる応用範囲 (仮)	土肥 俊郎 氏	(株) Doi Laboratory

2027年3月に特別講演会 1 回を開催予定

- ・セミナー(C1講義室* *4/6はC2講義室、9/1はC3講義室) : 15時30分～18時20分
- ・名刺交換会(A1/A2講義室) : 18時30分～(1時間程度)

日程、内容は変更されることがございます